

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-009

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月11日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，主要内容如下：

一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

二、授信事项的办理

为便于相关工作的开展，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

上述授信额度事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年3月12日